### Fundamentos Físicos y Tecnológicos

# Tema 4. Dispositivos Semiconductores

#### Isabel M. Tienda Luna

Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores Universidad de Granada

isabelt@ugr.es

Grado en Informática - Doble Grado en Informática y Matemáticas Curso 2021-2022

- Introducción
- 2 Modelo atómico
- Materiales sólidos
- Semiconductores
- La unión PN
- 6 El Transistor MOSFET

- Introducción
- 2 Modelo atómico
- Materiales sólidos
- Semiconductores
- 6 La unión PN
- 6 El Transistor MOSFET

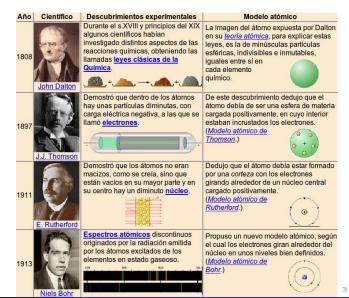
### Introducción

- Los dispositivos semiconductores son componentes electrónicos que hacen uso de las propiedades electrónicas de los materiales semiconductores.
- Usan la conducción eléctrica en sólidos y no en gases o la emisión termoiónica en condiciones de vacío.
- Se fabrican individualmente o formando partes de circuitos integrados en obleas.
- Como veremos, el uso de semiconductores es útil debido a que su comportamiento puede manipularse se forma sencilla añadiendo impurezas.
- Los semiconductores pueden ser excelentes sensores ya que su conductividad puede controlarse por distintos mecanismos (campos eléctricos os magnéticos, luz, calor o deformaciones mecánicas).
- Los dispositivos semiconductores son las piezas básicas de las puertas lógicas, partes fundamentales de la electrónica digital.
- Son claves en amplificadores y osciladores en electrónica analógica.
- Son elementos de traducción entre circuitos digitales y analógicos.



- Introducción
- 2 Modelo atómico
- Materiales sólidos
- 4 Semiconductores
- La unión PN
- 6 El Transistor MOSFET

# Un poco de historia....



## Modelo atómico actual

ullet Energía cinética + Energía potencial = Energía total

#### Ecuación de Schroedinger dependiente del tiempo

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi(r,t)+V(r)\Psi(r,t)=j\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(r,t) \qquad \mbox{(1)}$$

donde:

- $-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$  es el operador energía cinética y m es la masa de la partícula.
- $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$
- ullet V(r) es la energía potencial en la posición r
- $\bullet$   $\Psi(r,t)$  es la función de onda

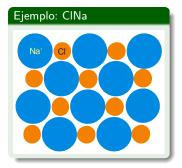
#### Ecuación de Schroedinger independiente del tiempo

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi(r,t) + V(r)\Psi(r,t) = E\Psi(r,t) \tag{2}$$

- Introducción
- 2 Modelo atómico
- Materiales sólidos
- 4 Semiconductores
- La unión PN
- 6 El Transistor MOSFET

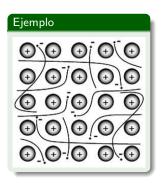
## Enlaces Iónicos

• Los electrones están fuertemente ligados a los átomos ⇒ aislantes.



## Enlaces Metálicos

- Los electrones exteriores están desligados de los átomos, formando una nube electrónica distribuida en todo el sólido y que sirve de unión entre los núcleos atómicos.
- Los electrones exteriores no están ligados a ningún átomo en concreto, por lo que pueden moverse libremente bajo la acción de un campo eléctrico ⇒ conductores.



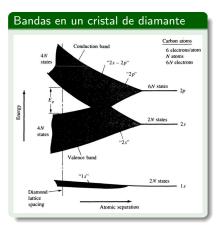
### **Enlaces Covalentes**

- Los electrones de la capa más externa de cada átomo se comparten con otros átomos, formando un enlace entre ellos.
- Cada par de electrones forma un enlace entre átomos.
- Por ejemplo, el silicio tiene cuatro electrones en su capa más externa ⇒ forma cuatro enlaces covalentes con otros tantos átomos de silicio.
- En principio (cierto a T = 0 K), los electrones que forman el enlace se comparten por dos átomos y no pueden desplazarse por el cristal bajo la acción de un campo eléctrico ⇒ aislante.
- Al aumentar T, se rompen algunos enlaces liberándose electrones que pueden moverse bajo la acción de un campo eléctrico ⇒ conductor



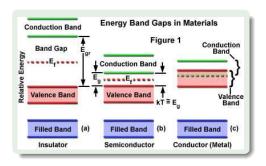
# Bandas de energía

Cuando una serie de átomos se unen para formar un sólido los niveles de energía de los átomos individuales forman bandas continuas de energía.



## Clasificación de materiales

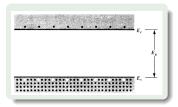
- Aislantes
- Semiconductores
- Conductores



- Introducción
- 2 Modelo atómico
- Materiales sólidos
- 4 Semiconductores
- La unión PN
- 6 El Transistor MOSFET

# Portadores: electrones y huecos

 Al aumentar T, se rompen algunos enlaces liberándose electrones que pueden moverse bajo la acción de un campo eléctrico ⇒ Formación de par electrón-hueco.

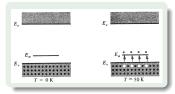


- Los huecos también participan en el proceso de conducción:  $\sigma = qn\mu_n + qp\mu_p$ . ( $\sigma$  es la conductividad, n es la concentración de electrones, p la de huecos y  $\mu_n$  y  $\mu_p$  las movilidades de electrones y huecos.)
- En general, un semiconductor tiene pocos portadores libres por eso su conductividad es baja.
- ¿Qué puedo hacer para aumentar la conductividad? Incrementar el número de portadores.

# Tipos de Semiconductores

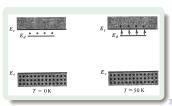
- Intrínsecos
- Extrínsecos (dopados)
  - Tipo P (con impurezas aceptadoras, materiales de la columna III)





2 Tipo N (con impurezas donadoras, materiales de la columna V)





- Introducción
- 2 Modelo atómico
- Materiales sólidos
- 4 Semiconductores
- La unión PN
- 6 El Transistor MOSFET

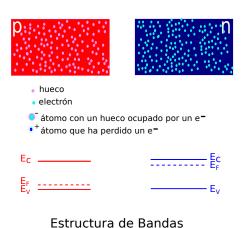
# Unión PN

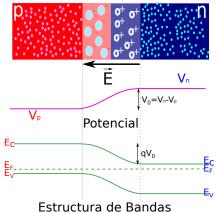






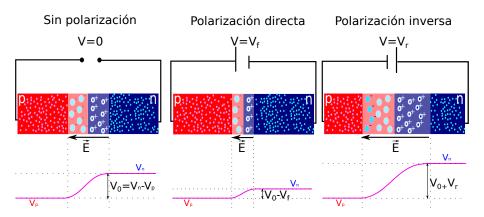
# Unión PN



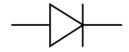


## Unión PN

¿Se puede hacer algo para modificar la barrera que ven electrones y huecos?



- Es un dispositivo de dos terminales.
- Símbolo





Relación voltaje/intensidad:

$$I_d = I_S \left( e^{\frac{qV_d}{k_B T}} - 1 \right) \tag{3}$$

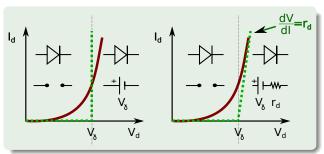
donde  $I_d$  es la intensidad que atraviesa del diodo,  $I_S$  es la corriente inversa de saturación, q es la carga del electrón,  $V_d$  la diferencia de potencial entre los extremos del diodo,  $k_B$  la constante de Boltzmann y T la temperatura.

• Tipos de diodos: Zener, LEDs,...

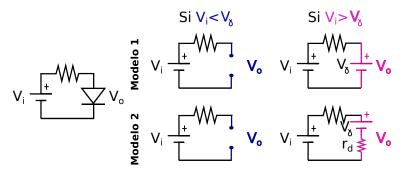


¿Cómo se trabaja en un circuito con diodos? Hay que hacer aproximaciones.

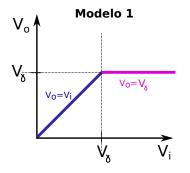
- Modelo 1. Suponemos que hay una tensión a partir de la cual el diodo conduce  $(V_{\gamma})$  y una vez que entra en conducción puede conducir cualquier valor de corriente. El diodo se comportan entonces como una fuente de tensión de valor  $V_{\gamma}$
- Modelo 2. Suponemos que hay una tensión a partir de la cual el diodo conduce  $(V_{\gamma})$  como en el modelo anterior. Sin embargo, consideramos que existe una resistencia asociada  $(r_d)$ , de manera que el diodo se comporta en conducción como una fuente de tensión  $V_{\gamma}$  en serie con esa resistencia.

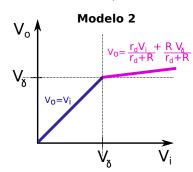


Característica de transferencia: es la representación de la salida de un circuito en función de la entrada. (No confundir con función de transferencia)



Característica de transferencia: es la representación de la salida de un circuito en función de la entrada. (No confundir con función de transferencia)

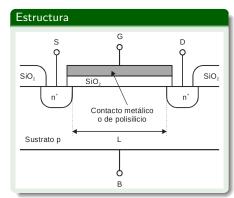




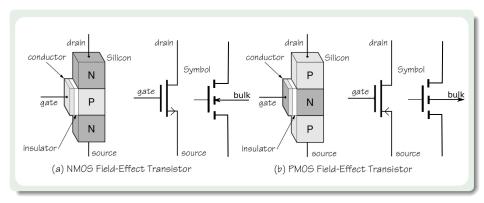
- Introducción
- 2 Modelo atómico
- Materiales sólidos
- Semiconductores
- 6 La unión PN
- 6 El Transistor MOSFET

# El transistor de efecto campo

- Es un dispositivo electrónico de tres terminales llamados puerta (G, gate), drenador (D, drain) y fuente (S, source).
- La corriente fluye entre la fuente y el drenador y se controla con la tensión aplicada en la puerta.
- Sus aplicaciones fundamentales son:
  - Digitales: conmutadores.
  - ② Analógicas: amplificadores.
- El más importante es el MOSFET (Metal oxide semiconductor field effect transistor).
- Tipos:
  - n-MOSFET
  - p-MOSFET

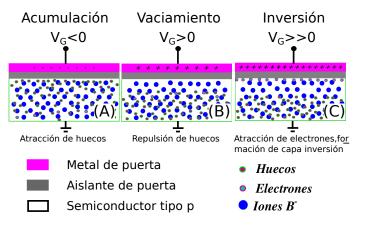


# Tipos de MOSFET

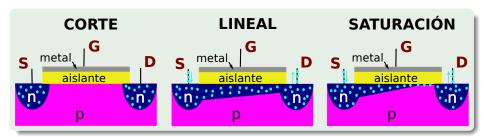


# Flujo de portadores en el MOSFET

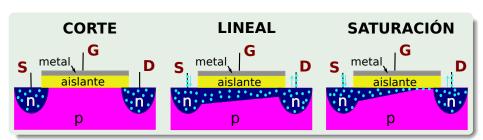
La unión Metal-Aislante-Semiconductor (MIS) se comporta como un condensador:



- Para caracterizar el comportamiento del dispositivo definimos una tensión umbral  $(V_T)$  es la diferencia de potencial entre puerta y sustrato a la que comienza a formarse el canal).
- Distinguimos las siguientes regiones de comportamiento en función de la polarización drenador-fuente:
  - $V_G V_S = V_{GS} < V_T$ . No hay canal.
  - lacksquare  $V_{GS}>V_T$  y  $V_{DS}<(V_{GS}-V_T)$ . Hay canal en toda la zona entre D y S.
  - §  $V_{GS} > V_T$  y  $V_{DS} > (V_{GS} - V_T)$ . Hay canal pero no ocupa toda la zona entre D y S.

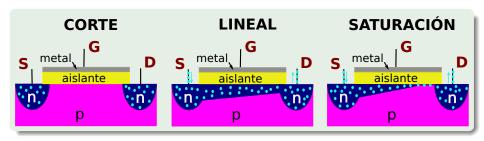


- **Objetivo**: que los electrones circulen desde S a D  $\Rightarrow V_D > V_S$ .
- En corte:  $V_G V_S = V_{GS} < V_T$ .
- Si  $V_G V_S = V_{GS} < V_T \Rightarrow No$  hay capa de inversion en S.
- Si  $V_G V_S = V_{GS} < V_T \Rightarrow$ Como  $V_D > V_S \Rightarrow V_G V_D = V_{GD} < V_T \Rightarrow$ No hay capa de inversion en D.
- Como no hay capa de inversión ni en S ni en D, no hay canal entre ellos.



# Modos de funcionamiento del n-MOSFET: lineal

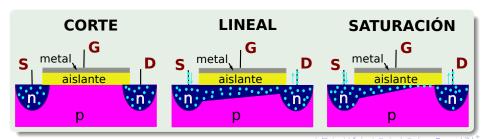
- **Objetivo**: que los electrones circulen desde S a D  $\Rightarrow V_D > V_S$ .
- En lineal:  $V_{GS} > V_T$  y  $V_{DS} < (V_{GS} V_T)$ .
- Si  $V_G V_S = V_{GS} > V_T \Rightarrow$  Hay capa de inversion en S.
- Si  $V_D-V_S<(V_G-V_S-V_T)\Rightarrow V_T< V_G-V_D=V_{GD}\Rightarrow$  Hay capa de inversion en D.
- Como hay capa de inversión en S y en D, hay canal entre ellos y los electrones van desde S a D.



4 D > 4 A > 4 B > 4 B >

## Modos de funcionamiento del n-MOSFET: saturación

- **Objetivo**: que los electrones circulen desde S a D  $\Rightarrow V_D > V_S$ .
- En saturación:  $V_{GS} > V_T$  y  $V_{DS} > (V_{GS} V_T)$ .
- Si  $V_G V_S = V_{GS} > V_T \Rightarrow$  Hay capa de inversion en S.
- Si  $V_D-V_S>(V_G-V_S-V_T)\Rightarrow V_T>V_G-V_D=V_{GD}\Rightarrow$ No hay capa de inversion en D.
- La capa de inversión que hay en S se hace cada vez más estrecha al acercamos a D. A pesar de que el canal no ocupa toda la zona entre S y D, los electrones van de S a D.



#### Región de Corte:

- Ocurre si  $V_{GS} \leq V_T$
- El transistor está OFF porque no hay canal.
- No hay conducción entre drenador y fuente ( $I_D = 0$ ).
- $I_G = 0$ .
- Corriente de fuga.

### 2 Región lineal, óhmica o triodo:

- Ocurre si  $V_{GS} > V_T$  y  $V_{DS} < (V_{GS} V_T)$ .
- El transistor está ON.
- $I_G = 0$ .
- Hay conducción entre drenador y fuente:

$$I_{D} = \frac{k}{2} \left[ 2 \left( V_{GS} - V_{T} \right) V_{DS} - V_{DS}^{2} \right]$$
 (4)

Nota: k es la transconductancia de valor  $k=\mu C_{ox}\frac{W}{L}$  donde  $\mu$  es la movilidad de los portadores,  $C_{ox}$  la capacidad del óxido de puerta y W y L son la anchura y longitud del canal respectivamente.

### Región de Corte:

- Ocurre si  $V_{GS} \leq V_T$
- El transistor está OFF porque no hay canal.
- No hay conducción entre drenador y fuente ( $I_D = 0$ ).
- $I_G = 0$ .
- Corriente de fuga.

### 2 Región lineal, óhmica o triodo:

- Ocurre si  $V_{GS} > V_T$  y  $V_{DS} < (V_{GS} V_T)$ .
- El transistor está ON.
- $I_G = 0$ .
- Hay conducción entre drenador y fuente:

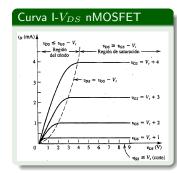
$$I_{D} = \frac{k}{2} \left[ 2 \left( V_{GS} - V_{T} \right) V_{DS} - V_{DS}^{2} \right]$$
 (5)

Nota: k es la transconductancia de valor  $k=\mu C_{ox}\frac{W}{L}$  donde  $\mu$  es la movilidad de los portadores,  $C_{ox}$  la capacidad del óxido de puerta y W y L son la anchura y longitud del canal respectivamente.

#### Región de saturación:

- Ocurre si  $V_{GS} > V_T$  y  $V_{DS} > (V_{GS} V_T)$ .
- El transistor está ON.
- $I_G = 0$ .
- Hay conducción entre drenador y fuente:

$$I_D = \frac{k}{2} \left( V_{GS} - V_T \right)^2 \tag{6}$$



### Región de Corte:

- Ocurre si  $V_{GS} \geq V_T$  ( $|V_{GS}| \leq |V_T|$ )
- El transistor está OFF porque no hay canal.
- $I_G = 0$ .
- No hay conducción entre drenador y fuente ( $I_D = 0$ ).

#### Región lineal u óhmica:

- Ocurre si  $V_{GS} < V_T$  ( $|V_{GS}| > |V_T|$ ) y  $V_{SD} < (V_{SG} |V_T|)$  ( $|V_{DS}| < (|V_{GS}| |V_T|)$ ).
- El transistor está ON.
- $I_G = 0$ .
- Hay conducción entre drenador y fuente:

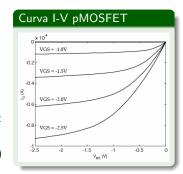
$$I_D = \frac{k}{2} \left[ 2 \left( V_{SG} - |V_T| \right) V_{SD} - V_{SD}^2 \right] \tag{7}$$

### Modos de funcionamiento del p-MOSFET

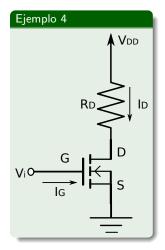
#### Región de saturación:

- Ocurre si  $V_{GS} < V_T \ (|V_{GS}| > |V_T|)$  y  $V_{SD} > (V_{SG} |V_T|) \ (|V_{DS}| > (|V_{GS}| |V_T|)).$
- El transistor está ON.
- $I_G = 0$ .
- Hay conducción entre drenador y fuente:

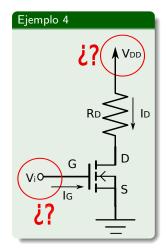
$$I_D = \frac{k}{2} (V_{SG} - |V_T|)^2$$
 (8)



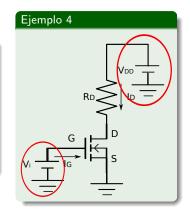
- $V_{DD} = 15V$
- $R_D = 1k\Omega$
- $V_i = 15V$
- $V_T = 2V$
- $k = 40 \cdot 10^{-6} \frac{A}{V^2}$



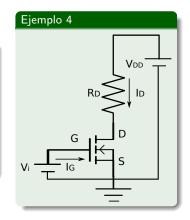
- $V_{DD} = 15V$
- $\bullet$   $R_D = 1k\Omega$
- $V_i = 15V$
- $V_T = 2V$
- $k = 40 \cdot 10^{-6} \frac{A}{V^2}$



- $V_{DD} = 15V$
- $R_D = 1k\Omega$
- $V_i = 15V$
- $V_T = 2V$
- $k = 40 \cdot 10^{-6} \frac{A}{V^2}$



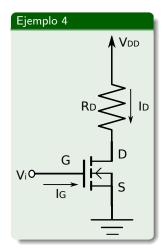
- $V_{DD} = 15V$
- $\bullet$   $R_D = 1k\Omega$
- $V_i = 15V$
- $V_T = 2V$
- $k = 40 \cdot 10^{-6} \frac{A}{V^2}$



Ocomenzamos calculando V<sub>GS</sub> para saber si el transistor está conduciendo o no.

$$V_{GS} = V_G - V_S \Rightarrow \text{necesitamos } V_G \text{ y } V_S$$

- ¿Cuánto vale  $V_G$ ? A la puerta sólo tenemos conectada una fuente, de manera que  $V_G = V_i = 15V$ .
- ¿Cuánto vale  $V_S$ ? La fuente está conectada a tierra, por tanto  $V_S = 0V$ .
- Entonces  $V_{GS} V_T = 15V 2V = 13V > 0 \Rightarrow$  nMOSFET ON.
- ¿Lineal o Saturación?

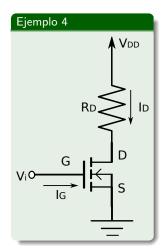


- Suponemos saturación.
  - Resolvemos usando la ecuación para la intensidad  $I_D$  en saturación:

$$I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$I_D = \frac{40 \cdot 10^{-6} \frac{A}{V^2}}{2} (15V - 2V)^2$$

$$I_D = 3.38 \cdot 10^{-3} A$$



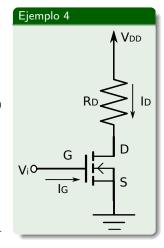
- 3 Compruebo si mi suposición es correcta.
  - Para comprobar si la suposición que hice es correcta tengo que ver si se cumple la condición de saturación:

$$V_{DS} > (V_{GS} - V_T) = 15V - 2V = 13V$$

• ¿Cuánto vale  $V_{DS}$ ?  $V_{DS} = V_D - V_S \Rightarrow$  necesito saber  $V_D$ . Para calcular  $V_D$  aplico la ley de Ohm a la resistencia  $R_D$ :

$$\begin{array}{rcl} V_{DD} - V_D & = & I_D R_D \\ & V_D & = & V_{DD} - I_D R_D \\ & V_D & = & 15V - 3,38 \, 10^{-3} A \, 1k\Omega \\ & V_D & = & 11,62V \\ & V_{DS} & = & V_D - V_S = 11,62V - 0V = 11,62V \end{array}$$

• Como  $V_{DS} = 11,62V < (V_{GS} - V_T) = 13V$ SUPOSICIÓN INCORRECTA  $\stackrel{\sim}{\sim}$ 



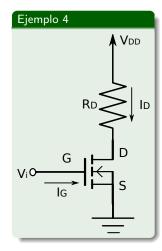
#### Supongo lineal.

• Resolvemos utilizando la ecuación para  $I_D$  en la región lineal:

$$\begin{split} I_D & = & \frac{k}{2} \left[ 2 \left( V_{GS} - V_T \right) V_{DS} - V_{DS}^2 \right] \\ I_D & = & \frac{40 \cdot 10^{-6} \frac{A}{V^2}}{2} \left[ 2 \left( 15V - 2V \right) V_{DS} - V_{DS}^2 \right] \end{split}$$

- ullet Para calcular  $I_D$  necesito  $V_{DS}$
- ¿Cuánto vale  $V_{DS}$ ?  $V_{DS} = V_D V_S \Rightarrow$  necesito saber  $V_D$ . Para calcular  $V_D$  aplico la ley de Ohm a la resistencia  $R_D$ :

$$\begin{array}{rcl} V_{DD} - V_D & = & I_D R_D \\ & V_D & = & 15 V - I_D 10^3 \Omega \end{array}$$



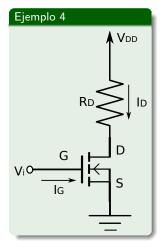
- Supongo lineal.
  - Sustituyendo la expresión de  $I_D$  en la fórmula para  $V_D$  queda:

$$V_{D} = 15V - \frac{40 \cdot 10^{-6} \frac{A}{V^{2}}}{2} \left[ 2 \left( 15V - 2V \right) V_{D} - V_{D}^{2} \right] 10^{3} \Omega$$

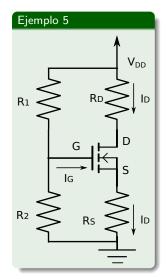
• La ecuación anterior tiene dos soluciones:

$$V_{DS1} = 64,33V$$
  
 $V_{DS2} = 11,68V$ 

• ¿Son las dos soluciones correctas? Una solución será correcta si está de acuerdo con mi suposición. En este caso, si cumple que  $V_{DS} < V_{GS} - V_T = 13V$ . Por tanto, sólo  $V_{DS2}$  es correcta.



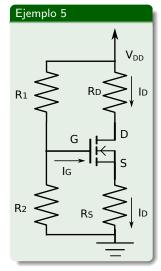
- $V_{DD} = 15V$
- $R_D = 40k\Omega$
- $R_S = 5k\Omega$
- $R_1 = 150k\Omega$
- $R_2 = 100k\Omega$
- $V_T = 2V$
- $k = 40 \cdot 10^{-6} \frac{A}{V^2}$



- ① Comenzamos calculando  $V_G$  para saber si el MOSFET conduce o no. Para ello, tenemos en cuenta que:
  - $I_G = 0$
  - La parte de la izquierda del circuito es un divisor de tensión:

$$\begin{array}{lcl} I_1 & = & \dfrac{15V}{150k\Omega+100k\Omega} \\ V_G & = & I_1100k\Omega = \dfrac{15V}{250k\Omega}100k\Omega = 6V \end{array}$$

- Como  $V_G V_T > 0 \Rightarrow \mathsf{nMOSFET}$  ON
- ¿Pero no era  $V_{GS}$ ? ¿Por qué uso  $V_{G}$ ?
- ¿Lineal o Saturación?



- Suponemos saturación:
  - Ecuaciones generales:

$$V_{DD} = I_D R_D + V_{DS} + I_D R_S$$
  
$$V_G = V_{GS} + I_D R_S$$

- Saturación:  $I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} V_T)^2$
- Sustituimos:

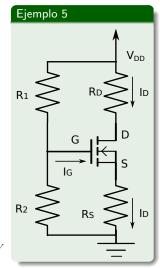
$$15V = I_D 45k\Omega + V_{DS} \tag{9}$$

$$6V = V_{GS} + I_D 5k\Omega \tag{10}$$

$$I_D = 20 \cdot 10^{-6} \frac{A}{V^2} \left( V_{GS}^2 + 4 - 4V_{GS} \right)$$
 (11)

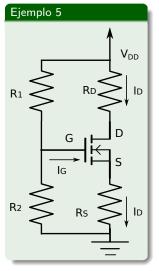
Despejando e gualando:

$$\begin{array}{lcl} \frac{6-V_{GS}}{R_S} & = & 20\cdot 10^{-6} \left(V_{GS}^2 + 4 - 4V_{GS}\right) \\ & & & V_{GS}^2 + 6V_{GS} - 56 = 0 \\ V_{GS_1} & = & 5,06V \Rightarrow I_D = 0,18mA \Rightarrow V_{DS} = 6,54V \\ V_{GS_2} & < & 0 \Rightarrow \text{IMPOSIBLE} \end{array}$$



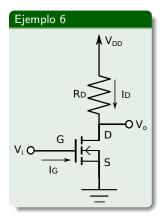
- Comprobamos que la suposición es correcta:
  - $iV_{DS} > V_{GS} V_T$ ?
  - $6.54V > 5.06V 2V = 3.06V \Rightarrow$





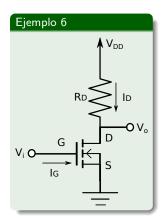
# Pintar la característica de transferencia para el circuito del Ejemplo 6

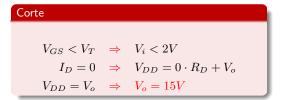
- $V_{DD} = 15V$
- $R_D = 0.1k\Omega$
- $V_T = 2V$
- $k = 40 \cdot 10^{-3} \frac{A}{V^2}$

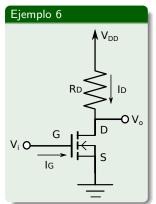


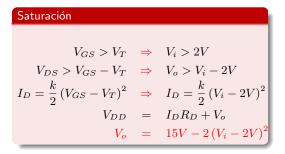
#### Ecuaciones generales

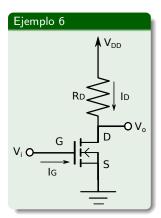
- $V_{DD} = I_D R_D + V_{DS}$
- $V_{GS} = V_i$
- $V_{DS} = V_o \Rightarrow V_{DD} = I_D R_D + V_o$

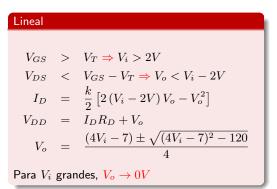


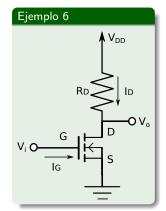






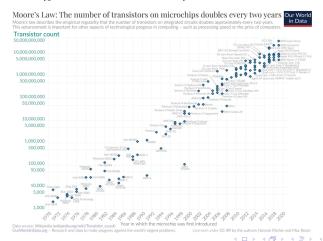






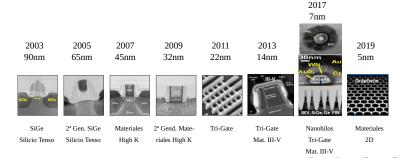
#### Transistores en la industria

- Escalado: ¿Por qué es importante? Mismas prestaciones en menor espacio o mayores prestaciones en el mismo espacio.
- Ley de Moore. (¿Límite entre 3nm-0.3nm?)



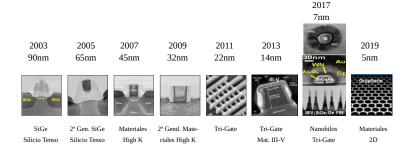
#### Transistores en la industria

• Evolución: 10 μm en 1971 (Intel 4004), 3 μm en 1975 (Intel 8085), 1.5 μm en 1982 (Intel 80286), 1 μm en 1985 (Intel 80386)...., 65 nm en 2006 (Intel Pentium 4, Pentium D, Celeron, Core, Core 2, Xbox 360 con Falcon), 45 nm en 2008 (Intel Core i7 y i5 750, Xenon en Xbox 360S, PlayStation 3 Slim,..), 32 nm en 2010 (Intel Core i3 y i5 Arrandale y Clarkdale, i7 980x, ..), 22 nm en 2011 (Intel Ivy Bridge (2011), Intel Hasswell (2013)), 14 nm en 2014 (Intel Core M, XBox One), 10 nm en 2016 (Apple A11, Galaxy S8), 7 nm en 2018 (Apple A12), 5 nm en 2020 (Apple A14), 3 nm en 2022



#### Transistores en la industria

- Problemas: en el control de la fabricación, en el control de las características de los dispositivos, problemas de modelado, aumenta la conducción subumbral, aumentan las fugas entre óxido y puerta, aumento del calor (problemas de disipación),...
- Soluciones: dispositivos multipuerta, strain, nuevos materiales, high K, etc...



Mat. III-V